



Applikationsingenieur - Semiconductor - Backend (m/w/d) in Vollzeit

(per sofort oder nach Vereinbarung)

Ihre Aufgaben:

- Betreuung und selbstständige Durchführung von Applikationen der Aufbau- und Verbindungstechnik im Bereich Halbleiter
- Inbetriebnahme und Funktionsprüfung unserer Systeme intern sowie bei Kunden
- Weiterentwicklung unserer Die Bonder aus technologischer Sicht
- Enge Zusammenarbeit mit den Abteilungen Entwicklung, Software, Service, Produktion und Vertrieb
- Als Produkt- und Prozessexperte führen Sie Beratungen und Schulungen unserer internationalen Kunden und Vertriebspartner zu Die Bonding Prozessen durch
- Dokumentation und Präsentation von Applikationsergebnissen
- Technische Kommunikation mit Lieferanten
- Durchführung von Schulungen und Fernwartungen per Internet und/oder weltweit Vorort

Ihr Profil:

- Eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium aus dem Bereich Mechatronik, Mikrosystemtechnik, Elektrotechnik oder Maschinenbau
- Technisches Verständnis und eine schnelle Auffassungsgabe
- Analytisches Denken und gute Auffassungsgabe für komplexe Zusammenhänge
- Lernbereitschaft und eine schnelle Auffassungsgabe
- Zielorientiertes und selbstständiges Arbeiten
- Ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein, sowie eine hohe Bereitschaft zum eigenständigen Lernen
- Erste Erfahrung im DIE Bonden bzw. in der AVT sind von Vorteil
- Engagement, Zuverlässigkeit, Flexibilität, Loyalität, Pünktlichkeit und Teamfähigkeit
- Eine positive und aufgeschlossene Persönlichkeit
- Führerschein Klasse B
- Reisebereitschaft

Wir bieten Ihnen:

- Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem zukunftsorientierten Unternehmen
- Flache Hierarchien sowie eine offene Kommunikationsstruktur
- Eine umfassende Einarbeitungsphase
- Ein angenehmes Arbeits- und Betriebsklima sowie flexible Arbeitszeiten
- Entwicklungspotential

Interessiert?

Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung per E-Mail an: office@tresky.de